Lötflussmittel Jelly 2359/15T (10g)

Bestell-Nr:	104000218
Zugänglichkeit:	vorrätig



Beschreibung

Lötflussmittel 2359/15T (10g). Future HF Rework Jelly ist ein homogenes Lötprodukt - Gelee - das speziell für die Reparatur von SMT-Leiterplatten entwickelt wurde.

Packungsinhalt

Spritze mit manuellem Kolben und Edelstahl-Dosiernadel mit einem Durchmesser von 0,84 mm (rosa).

Inhalt: 10 g.

Technische Daten

Parametername	Nennwert
Spezifische Verwendung	opravy SMT
Farbe	bílá
Zustand bei 20°C	voskovitá pevná látka
Zündpunkt	100 °C
Harzgehalt	ano
Halogenidgehalt	ne
Löslichkeit in Wasser	nerozpustný
Kategorie ISO 9454	1.1.3 C
Kategorie ANSI J-STD-004	ROL0
Verpackung	10 g